

【獎項申請】中華民國台灣半導體產業協會 2024 年「TSIA 半導體獎：博士研究生」、「TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員」申請案，校內截止日 112 年 11 月 24 日(五)下午 17 時前。

- 一、申請日期：2023 年 10 月 15 日至 2023 年 12 月 15 日止。
- 二、申請方式：各校可推薦博士研究生名額最多 6 名、新進研究人員名額最多 3 名。本校依行政程序辦理審查推薦。
 - (一)請符合資格有意申請者，於 112 年 11 月 24 日(五)下午 17 時前，將申請文件掃描為單一 PDF 檔案後，傳送至研發處學術組承辦人盧小姐 (vmlab@nchu.edu.tw，校內分機 550 轉 302)。
 - (二)獲本校推薦者，將另行通知申請人依相關規定辦理上傳資料事宜。
- 三、申請資格：**(限臺灣國籍)**
 - (一)博士研究生：已通過博士資格考之博士班研究生且經指導教授推薦者。
 - (二)具博士學位之新進研究人員(含教師、研究人員、博士後)：取得博士學位後 5 年內，在台灣學校從事研究及教學工作滿 2 年，以申請截止日(112 年 12 月 15 日)為基準。
- 四、申請文件：請依申請辦法第九條規定備齊文件。
 - (一)博士研究生：
 - 1.申請表正本(附件一)(此為最重要文件，請務必簡潔明確)。
 - 2.推薦函正本(附件二-由指導教授推薦)。
 - 3.學生證及身份證正反面影本各乙份(請黏貼於申請表內，請自行加註「影本僅限 TSIA 辦理半導體獎申請使用，禁止其他用途」)。
 - 4.博士班修習期間成績單正本。
 - 5.參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。
 - 6.已通過博士資格考之證明文件。
 - (二)具博士學位之新進研究人員(含教師、研究人員、博士後)：
 - 1.申請表正本(附件一)(此為最重要文件，請務必簡潔明確)。
 - 2.推薦函正本(附件二-推薦人為校長)。
 - 3.身份證正反面影本各乙份(請黏貼於申請表內，請自行加「影本僅限 TSIA 辦理半導體獎申請使用，禁止其他用途」)。
 - 4.工作服務證明正本(請提供 1 個月內)。
 - 5.取得博士學位後，參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。
- 五、本獎項申請辦法及表格，請詳閱 [本處訊息公告-獎補助公告](#) 並下載。

本校承辦人：研發處學術發展組盧錦惠小姐 校內分機 550 轉 302